

---

## AEC/APC Symposium Asia 2017 スポンサーシップ・出展のご案内

---

拝啓 ますますご盛栄の段、心よりお慶び申し上げます。

この度、日本開催の第6回目となる AEC/APC Symposium Asia 2017 を 2017年11月に 東京にて開催する運びとなりました。

AEC/APC Symposium は、1989年以降、米国、欧州、アジアにて開催、日本では皆様のご支援を賜り、2007年以降、奇数年に5回開催の実績を上げることができ、AEC/APC等の半導体の最先端の生産技術を議論する重要な国際シンポジウムとしての位置づけを確立することができました。本シンポジウムは半導体製造工程制御領域のエキスパートが世界中から集まる国際会議であり、半導体生産の要となる技術情報の発信地・ネットワークの場として重要性を増しております。2007年に開催された第一回 AEC/APC Symposium Japan 大会では、2日に亘るプログラムに予想を大きく上回る8カ国435名様のお聴講を賜り、以降、リーマンショック、震災の大きな影響を受けながらも、2009年、2011年、2013年そして2015年と約200名のご参加を頂きました。また、スポンサーシップ（ご協賛）も第1回の2007年から多くの皆様の堅調なご支持を頂いております。

AEC/APC Symposium Asia 2017 は、デバイスメーカーの前工程はもとより、後工程及びコンテナに深く関わっているデバイスメーカー、装置メーカー、ソフトウェアベンダ、センサー・メトロロジサプライヤなどで従事される多くの皆様のご参加を募る予定です。

つきましては、AEC/APC Symposium Asia 2017におきまして、何卒、貴社のスポンサーシップ（ご協賛）ならびにご出展を賜りたく、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

わが国の半導体産業の基盤強化、国際協調の推進等の一助とお考え頂き、ご協力をお願い致します。

### AEC/APC Symposium Asia 2017 開催概要

1. 開催月日： 2017年11月15日（水）
2. 開催場所： 一橋大学 一橋記念講堂（東京都、千代田区）  
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 TEL: 03-4212-3900
3. 主催： AEC/APC Asia 2017 日本委員会
4. 後援： 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）  
一般社団法人 日本半導体製造装置協会（SEAJ）  
SEMI ジャパン  
International Symposium on Dry Process（DPS）（予定）  
プラズマエレクトロニクス講習会（予定）
5. 参加人数： 200名（予定）
6. 併催行事： チュートリアルセッション（1~1.5時間を予定）  
サプライヤーエキシビション、ポスターセッション、レセプション（予定）
7. 参加費（予定）： 通常価格¥30,000・ 団体割引¥110,000/5名様 ¥200,000/10名様
8. エリア・オブ・インタレスト  
Equipment and Process Control methodology  
Productivity & Tool Optimizations  
Model-based Process Control  
Tool Data Acquisition and Analysis  
Back-end process  
Data Collection, Management and Analysis  
Control Methods  
Benefit of APC Application  
APC Integration  
IT Infrastructure for APC  
APC Strategy  
Solar devices, Flat panels, LEDs, MEMS

## AEC/APC Symposium Asia 2017 スポンサーの特典

	Platinum プラチナ スポンサー	Gold ゴールド スポンサー	Silver シルバー スポンサー	Bronze ブロンズ スポンサー
Sponsorship Fee スポンサー額	¥800,000	¥500,000	¥300,000	¥80,000
AEC/APC Symposium Asia 2017 Invitation (Free) AEC/APC Symposium Asia 2017 への招待枠				
Free ticket(s) for AEC/APC Symposium Asia 2017(Tutorial session excluded) AEC/APC Symposium Asia 2017 へのご招待人数 ※ 御社外のお客様へのご招待へご利用いただいても結構です。	12	7	4	1
AEC/APC Symposium Asia 2017 Website AEC/APC Symposium Asia 2017 ウェブサイト				
Company logo placed on homepage ホームページでのスポンサーカンパニー ロゴの記載	Yes 有	Yes 有	Yes 有	Yes 有
Company logo placed on right-hand side of website サイドバナーでのスポンサーカンパニー ロゴの記載	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Link to company homepage スポンサーカンパニーホームページへの リンク	Yes 有	Yes 有	Yes 有	Yes 有
AEC/APC Symposium Asia 2017 Proceedings (Download) & Brochure AEC/APC Symposium Asia 2017 予稿集(ダウンロード資料)、当日配布資料				
Recognition of sponsorship in meeting materials along with company logo and link to corporate website (User would need to have Internet access when viewing the proceedings) 会議資料におけるスポンサーカンパニー ロゴの表示とスポンサーカンパニーホーム ページへのリンク(予稿集視聴の際に要 インターネット接続)	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Company logo printed in color on the brochure on site 当日配布されるハンドアウト上にスポン サーカンパニーロゴをカラー表示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
AEC/APC Symposium Asia 2017 Screen at site AEC/APC Symposium Asia 2017 会場でのご広告				
Company logo on the screen of interval スクリーン上にスポンサーカンパニー ロゴを表示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Company logo poster at the Symposium Room 会場にスポンサーカンパニー ロゴポスターを掲示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段

### ★AEC/APC Symposium Asia 2017 出展

スポンサーシップと出展の場合 (1小間)	¥100,000
出展のみの場合 (1小間)	¥120,000

<お得な協賛・出展価格>  
スポンサーシップと出展両方の場合には 20%割引価格で出展頂けます

## AEC APC Symposium Asia Japan 運営委員会

## 委員長：

ルネサス エレクトロニクス(株)  
組織活性化本部 情報システム統括部 製品開発支援システム部 課長 西村 英孝

## 副委員長：

PDF ソリューションズ株式会社 バイスプレジデント、ジャパンビジネスデベロップメント 前川 耕司  
株式会社デュラ・システムズ 代表取締役社長 売賀 賢介  
株式会社日立国際電気 電子機械事業部 グローバル戦略本部 本部長 内野 敏幸

## AECAPC Symposium Asia Japan プログラム委員会

## &lt;プログラム委員長&gt;

東芝メモリ株式会社  
IT 推進部 IT 要素技術開発主幹 柿沼 英則

## &lt;プログラム副委員長&gt;

筑波大学 システム情報工学研究科 講師 有馬 澄佳

## &lt;プログラム委員&gt;

アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニー  
営業推進本部営業5部 EES 担当マネージャー 黒澤 敬

三重富士通セミコンダクター株式会社 設備技術部 プロフェッショナルエンジニア 樋谷 孝裕

ケーエルエー・テンコール株式会社 パラメトリック・E-beam ソリューション技術本部  
パラメトリック・ソリューション技術本部 CD テクニカルマネージャー 栗田 裕之

ソニー株式会社 デバイス&マテリアル研究開発本部 バッテリー開発部  
主任技師 平井 都志也

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社  
IS 開発部門 IS ユニットプロセス開発部 開発4課 統括課長 澁木 俊一

東京エレクトロン株式会社 FSBU フィールドソリューション部  
ソリューションプランニング グループ グループリーダー 坂本 浩一

東京エレクトロン株式会社 製品開発センター主事技師 田中 尚人

日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 SCM ソリューション・サービス本部  
MES ソリューション ICP-シニア IT アーキテクト (担当部長) 為広 隆二

パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社 プロセステクノロジーセンター  
プロセス技術開発部 イールドマネジメント開発課 課長 田中 知哉

株式会社ピーエムティー 経営企画室 室長 三宅 賢治

株式会社日立ハイテクノロジーズ 半導体製造装置営業統轄本部  
プロセス製造装置営業本部 本部長 榎並 弘充

ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング(株)  
那珂工場 生産技術第二部 CMP 技術・企画課 主任技師 土山 洋史

## 事務局：(株)セミコンダクタポータル

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 メソニック 39MT ビル 4F Tel:03-5733-4971  
前田 弥恵 [aecapc\\_2017@semiconportal.com](mailto:aecapc_2017@semiconportal.com)